

证券代码：688279

证券简称：峰昭科技

峰昭科技（深圳）股份有限公司  
投资者关系活动记录表

2024年5月15日

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 网络会议	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他		
参与单位名称	长城基金 南方基金 景顺长城 富国基金	交银基金 鹏华基金 永赢基金 海通创新	工银瑞信 招商基金 泰康基金 泰信基金	海通证券 广发证券
时间	2024年5月14日-15日			
地点	公司会议室			
上市公司接待 人员姓名	董事长、总经理：B I L E I 财务总监：张红梅 董事会秘书：焦倩倩			
投资者关系活动 主要内容	<p>公司2023年年度报告及2024年第一季度报告已于2024年4月25日依法披露，年报和一季报披露后公司通过多种方式与投资者进行了互动交流。相关交流内容汇总如下：</p> <p><b>1、公司 BLDC 电机驱动控制专用芯片路线的优势</b></p> <p>公司主要产品为电机驱动控制专用芯片，专注于 BLDC 电机应用。传统电机如感应电机和有刷直流电机等，控制模式较为单一，难以满足应用领域日益复杂的控制需求，而 BLDC 电机拥有转矩密度高和优越调速性能，具备高可靠性、低振动、高效率、低噪音、节能降耗的性能优势，并可在较宽调速范围内</p>			

实现响应快、精度高的变速效果，很好地契合了智慧家居、电动工具、运动出行、工业与汽车、计算机及通信设备等领域日益增长的电机控制需求，BLDC电机应用领域广泛，且仍在持续拓宽。为了满足BLDC电机控制复杂多样的控制需求，公司从底层架构上将芯片设计、电机驱动架构、电机技术三者有效融合，设计出具备高运算能力、高集成度、高效率、低噪音控制且能完成复杂控制任务的电机驱动控制芯片，契合下游领域不断变化的市场应用和节能降耗的产业发展需求。

## **2、公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营情况**

### **(1) 营业收入**

2023 年度，公司实现营业收入 41,135.92 万元，同比增长 27.37%。得益于公司持续加大研发投入以及对电机驱动控制芯片市场的深耕，公司在白色家电、汽车电子、运动出行、电动工具、智能小家电等应用领域的产品销售有所增长。

2024 年一季度公司实现营业收入 11,619.32 万元，较上年同期增长 31.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,056.10 万元，较上年同期增长 26.87%。

### **(2) 毛利率**

2023 年度公司主营业务毛利率为 53.47%，较上年同期下降 3.82 个百分点，主要受市场竞争影响，公司在扩大市场份额过程中，部分产品价格承压，导致毛利率水平受到影响。2024 年一季度，综合毛利率略有回升。

## **3、公司自主知识产权的电机驱动控制专用内核及控制架构算法情况**

公司从底层架构上将芯片设计、电机驱动架构、电机技术三者有效融合，用算法硬件化的技术路径在芯片架构层面实现复杂的电机驱动控制算法，形成自主知识产权的电机驱动控制处理器内核，不受 ARM 授权体系的制约，并在芯片电路设计层面在单芯片上全集成或部分集成 LDO、运放、预驱、MOS 等器件，最终设计出的电机驱动控制专用芯片产品具备高集成度、能实现高效率、低噪音控制且能完成复杂控制任务，持续满足下游领域不断变化的应用需求。

## **4、公司产品下游应用领域情况**

公司持续深耕电机驱动控制专用芯片领域，专注于 BLDC 电机应用，产品

广泛应用于智能小家电、白色家电、散热风扇、电动工具、运动出行、工业与汽车等领域。随着消费市场的逐步恢复，2023年度智能小家电、电动工具、运动出行等既有领域实现销售占比70.99%。

凭借优异的产品性能、创新的驱动控制算法和解决系统级难题的技术服务，公司2023年度着力拓展白色家电、汽车与工业等下游应用领域，为下游提供技术赋能，促进产品的深入应用。基于在白色家电领域的长期深耕及对领域头部客户拓展的深入，2023年度白色家电领域销售占比由2022年10.35%上升至14.45%。2023年是公司车规级芯片发展的里程碑之年，公司通过ISO 26262功能安全管理体系认证，进入新的发展台阶；在市场拓展上，随着芯片产品在汽车电子领域由小批量试产向量产推进，2023年度公司在汽车电子领域销售占比达5%。由于汽车电子领域验证周期长，公司将以系统级技术支持推动芯片产品在汽车电子领域逐步量产，不断拓宽拓深汽车电子应用领域。

#### **5、研发投入情况**

2023年度公司围绕着智能家电、汽车电子、工业控制等新兴领域展开技术攻关，发挥芯片设计技术、电机驱动控制算法技术、电机技术三重技术优势，持续突破车规芯片、工业伺服等新兴领域的关键技术难题，坚持走自主创新、高质量发展之路。2023年研发投入总计8,467.43万元，同比增长32.63%，研发投入占当期营业收入比例为20.58%。此外，公司继续通过校园招聘与社会招聘相结合进一步加强研发队伍建设，2023年公司研发人员同比增长19.86%，研发人员占公司总人数比例为73.84%。

#### **6、股份回购及现金分红情况**

2024年一季度，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，在公司实际控制人、董事长提议下，公司展开了以集中竞价交易方式回购公司股份举措。公司高度重视对股东的投资回报，2023年度预计派发现金红利5,629.71万元（含税），2023年度公司现金分红金额占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为32.20%。